

第9回龍谷大学×同志社大学 ジョイントセミナー

主催：龍谷大学(龍谷エクステンションセンター<REC>)、同志社大学(リエゾンオフィス)
後援：株式会社池田泉州銀行 協力：龍谷大学REC BIZ-NET、東大阪リエゾン倶楽部(HLC)

2012年11月5日(月)

第1部

14:00 ~ 17:15
(13:30 開場)

会場：クリエイション・コア東大阪
南館3階 技術交流室B

第2部

17:20 ~ 18:20
(意見交換会)

第1部

龍谷大学と同志社大学は、共に東大阪における産学連携の拠点である、MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)の産学連携オフィスに入居しており、毎年ジョイントセミナーを開催しています。

第9回目を迎える今回は“メイドインジャパンの復活—素材を活かすオンリーワン技術”をテーマに、“ものづくり”における独自技術にフォーカスをあてたセミナーを開催いたします。

14:00 ~ 14:05 開会挨拶

同志社大学 リエゾンオフィス 所長 橋本 雅文

14:05 ~ 15:10 基調講演

「脱サラ組、第二の人生“竹の皮にかけた我が人生(挑戦)”」

株式会社松本 代表取締役社長 松本 彰 氏

15:20 ~ 16:00 シーズ発表①

「トライボロジー(摩擦・摩耗・潤滑)技術の発展と応用」

同志社大学 理工学部 エネルギー機械工学科 准教授 平山 朋子

16:10 ~ 16:50 シーズ発表②

「シリコン 多彩な機能は オンリーワン」

龍谷大学 理工学部 電子情報学科 教授 斉藤 光徳

17:00 ~ 17:15 活動内容紹介

池田泉州銀行 先進テクノ推進部

参加無料!

第2部

17:20~18:20 意見交換会

会場：南館3階 技術交流室A(セミナー会場隣)
(軽食・お飲み物をご用意いたします。)



【クリエイション・コア東大阪へのアクセス】

※ 東大阪市長官舎の西隣

地下鉄中央線長田駅 3番出口から北東に 徒歩10分
近鉄けいはんな線荒本駅 1番出口から北西に 徒歩5分

会場には駐車場はございません。(全て月極め駐車場です)
付近の有料駐車場(府立中央図書館もしくは東大阪市役所)をご利用下さい。

お問い合わせ先

同志社大学リエゾンオフィス(担当:中嶋)

TEL:0774-65-6223 FAX:0774-65-6773

E-mail: jt-liais@mail.doshisha.ac.jp

URL: http://liaison.doshisha.ac.jp/

参加申し込み方法

ホームページまたはこの用紙にご記入の上、FAXにてお申込みください。

FAX : 0774-65-6773

申込締め切り：2012年10月31日（水）

フリガナ	
お名前	
勤務先	
部署・役職	
勤務先ご住所	〒 —
TEL	
FAX	
E-mail	

第1部 セミナー（クリエイション・コア東大阪 南館3階 技術交流室B）

いずれかに○をつけてください	参加 ・ 不参加
----------------	-----------------

第2部 意見交換会（クリエイション・コア東大阪 南館3階 技術交流室A）

いずれかに○をつけてください	参加 ・ 不参加
----------------	-----------------

- 参加ご希望が多数の場合は先着順にて受付させていただきます。
- ご記入いただきました個人情報「龍谷大学×同志社大学ジョイントセミナー」に関する管理・連絡等のために使用するとともに、同志社大学リエゾンオフィス・知的財産センターからの各種ご案内に使用させていただきます。